

Pâte thermique GD900-1, 150g

Codes produits :

Référence AM8949

EAN13 : -

CUP : 38249996

caractéristiques du produit :

Couleur: Gris

Max. température de fonctionnement:
200 °C

Conductivité thermique: 6,0 W/mK

Montant: 150 g



Attributs du produit :

Description du produit :

Pâte thermique de haute qualité pour refroidisseurs avec une conductivité thermique jusqu'à 6,0 W/mK. La pâte thermique est conçue pour assurer un meilleur transfert de chaleur entre la source de chaleur - le composant électronique et son refroidisseur. Cela comble l'inégalité entre la surface du refroidisseur et la surface du composant refroidi et augmente ainsi le transfert de chaleur vers le refroidisseur, qui a alors une plus grande efficacité de refroidissement. Grâce à l'utilisation de pâte thermoconductrice, vous rendrez globalement le refroidissement plus efficace et prolongerez la durée de vie des composants refroidis. Convient à tous les semi-conducteurs (LED), processeurs, cartes graphiques, modules de mémoire et plus encore. La pâte n'est pas électriquement conductrice.

Conductivité thermique : 6,0 W/mK

Température minimale de fonctionnement : -50°C

Température maximale de fonctionnement : 200°C

Gravité spécifique : > 2,5 g/Cc

Poids du colis : 150g

Le paquet comprend également une spatule en plastique pour une application plus facile.

Galerie de produits :